

TTL TEKNOSLIM

Professional



* Imagen sujeta a cambios por especificaciones técnicas

0.1.1 Especificaciones Técnicas

Procesador, Chipset y Memoria	
Procesador	Procesador AMD® Ryzen 5 PRO 5655G Caché 16MB Frecuencia turbo hasta 4.40 GHz 6 núcleos con 12 subprocesos
Chipset	AMD ® A520
Memoria Instalada	16 GB DDR4
Memoria soportada	Ampliable a 64GB de memoria
Ranuras de memoria	2 x DIMM (1 libres para futuras ampliaciones)

Unidades Internas y Externas	
Unidades de disco	1x SSD 500GB NVMe
Compartimentos para unidades externas	1x Slim ODD
Compartimentos para unidades internas	1x interna de 2.5" 1x interna de 3.5"
Controladora de disco	4x SATA 6GB/s 1x Ultra M2 PCIe 3.0 x 4
Regrabadora	Opcional

Características del sistema	
Chasis	Sobremesa Slim SSF (Smart Form Factor) color negro. Tool Less Medidas: 266 x 92 x 327cm Volumen: 8L Sistema de cierre de seguridad: Ranura tipo Kensington
Gráficos integrados	Radeon Graphics
Ranuras de expansión	1x PCIe 4.0 x16 1x PCIe 3.0 x1
Audio	Tarjeta de sonido integrada en placa base. Realtek ALC897 7.1 HD Audio
Interfaz de red	Adaptador de red integrado 10/100/1000. Realtek 8111H 1x RJ45
Interfaz Delantero	2x USB 2.0 Tipo A 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A 1x USB Tipo C. 1 x Jack Combo audio 1 x Jack salida de audio auricular.
Interfaz Trasero	4x USB 3.2 Gen 1 tipo A 1x USB tipo C 2x USB 2.0 tipo A 1x DisplayPort 1x HDMI 1x VGA 1x RJ-45 1x puerto PS/2 teclado 1x Puerto PS/2 ratón 3x Audio Jack
Seguridad	Sistema de cierre de la caja que permita asegurarla con un cable Kensington de forma que no se pueda abrir. Modulo TPM 2.0
BIOS	BIOS UEFI TTL® desarrollada por TEKNOSERVICE
Eficiencia Energética	Alta eficiencia Energética. Fuente alimentación TFX 80 Plus Bronze 300w

Otros	Marcado láser / tampografía con personalización del cliente. Etiquetado en BIOS personalizada por equipo: nº serie, modelo, licencia SO, etc.
Masterización	Masterización de imágenes de disco personalizadas por el cliente.
Sistema operativo	Windows 11 Pro 64 bits